

正蓝导电银胶

产品名称	正蓝导电银胶
公司名称	深圳市正蓝实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区沙井宝安大道8206号611
联系电话	18823856495

产品详情

导电银胶

目前已广泛用于各种线素、PIN针、金属基板、电极表面、天线、半导体元器件、触角传感器等材料的粘结与导通。

一、产品分类本产品可分为三种1.半导体封装用导电胶2.LED导电银胶3.电子元器件银胶二、规格参数1、规格说明：粘度80pa. 弹性模量：9.5Gpa Tg:150 导热率2.0W/M.K
电阻率 $1 \times 10^{-4}2$ 、粘接强度：25 时100 260 时133、固化条件：加热固化（温度150 时放置1小时）4、目前已广泛用于各种线素、PIN针、金属基板、电极表面、天线、半导体元器件、触角传感器等材料的粘结与导通5、产品特点：低挥发污染适用于钽电容 强度高，附着力良好
低电固化阻抗 绿色环保，符合rohs指令，不含铅、镉